

中兴光电子技术有限公司 2020 届校园招聘简章



一、企业简介

光电子技术对于整个信息网络，包括电信传送网络、5G 承载网络、数据中心网络的发展有至关重要的作用，**中兴光电子技术有限公司 (ZTE Photonics)** 是中兴通讯致力于在光电子领域探索、深耕的拓展平台，是中兴通讯战略定位的重要组成部分，由中兴通讯 100% 控股，于 2016 年注册成立，注册资本 10 亿元。

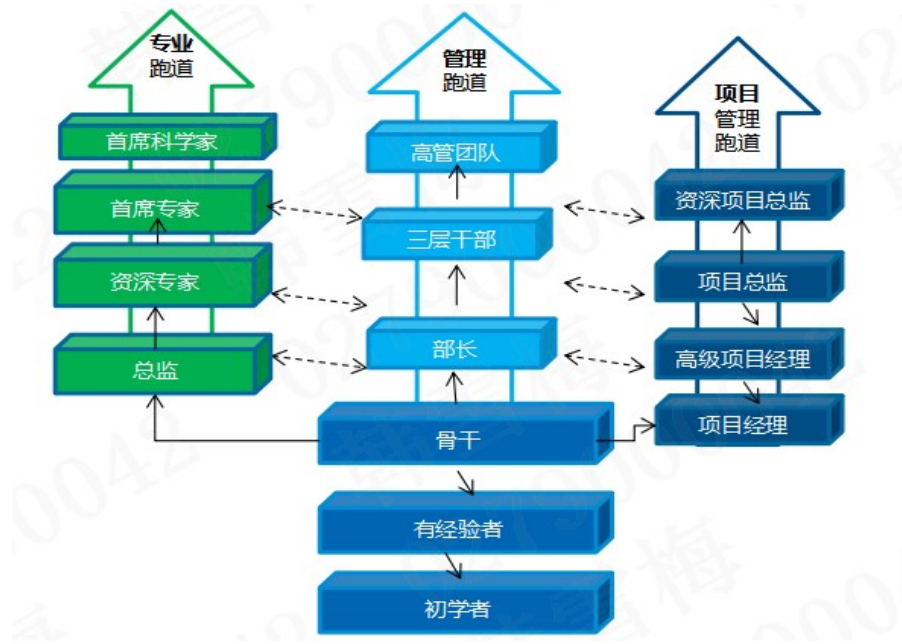
中兴光电子技术有限公司 (ZTE Photonics) 以技术、市场和资本共同驱动，引进国内外优秀业界人才，掌握光电子领域最新的核心技术、研发光电子芯片和器件，通过光电子产业链布局引导和推动硅光技术快速应用，打造光电子产业集群。

人才是光电子未来发展的核心保障。我们秉承员工价值第一，充分尊重人才、成就人才的价值理念；构建服务、关怀、高效的综合管理平台，关注并重视员工权益；坚持公平竞争的原则，提供具有竞争力的薪酬及个性化的福利、完善的职业发展通道与培训机会，使员工在富有创造性、挑战性的工作环境中不断地进步，精益求精，提升人力资源效率，实现员工与企业价值的共赢！

二、招聘岗位介绍

岗位类别	岗位	数量	岗位工作	专业要求
芯片设计类	硅基芯片设计工程师	10	负责芯片的方案选择，设计，数据分析及仿真优化工作；负责光器件的测试验证和失效分析工作。	硕士及以上学历； 光学工程、通信，电子，物理相关专业； 具备初步的芯片设计版图绘制能力。
	IIIV 芯片设计工程师	5		
芯片工艺类	工艺工程师	4	负责光电子器件工艺开发与特性分析；负责光电子器件类产品的生产及工艺线设备的日常维护；收集整理技术资料，建立工艺技术档案。	硕士及以上学历； 材料，化学、光学工程、通信，电子及相关专业。
封装	封装工艺工程师	6	负责封装工艺流程的建立，数据搜集整理，工艺开发及研究。	硕士及以上学历； 光学工程、通信，电子相关专业。
器件测试	测试工程师	4	负责光芯片、器件、模块测试平台的搭建、性能指标测试及数据搜集和分析。	硕士及以上学历；（优秀本科生亦可） 光电、通信，电子，物理相关专业。
质量/可靠性类	材料工程师	2	负责电子封装材料选型、评估，对材料失效分析并给出解决方案；负责封装导热材料开发引入，识别新散热材料、功能材料等的应用。	硕士及以上学历； 材料、高分子化学等相关专业。
硬件类	硬件电路工程师	5	负责硬件产品方案设计和开发、调试、测试及维护；负责产品转产及工程应用阶段提供技术支持。	硕士及以上学历； 通讯、电子、计算机类专业相关专业； 能熟练使用 Cadence 进行原理图及 PCB 的设计； 熟悉模拟电路和数字电路原理，有高速电路设计的原理并有实际经验。
	射频工程师	2	负责各产品高速方案的设计，光电仿真和测试。	硕士及以上学历； 通信、电子、电磁场与微波技术相关专业； 扎实电磁场理论和高速电路设计基础，熟悉 SI、PI、EMC，并能进行仿真分析和测试。
结构类	结构工程师	2	负责产品开发中涉及的结构静力学，热力复合场等力学仿真分析；负责产品结构样机力学相关试验测试； 对产品前期验证，中期调整以及后期改善提供理论和试验支持。	硕士及以上学历； 机械、机电、材料、自动化专业。
	热学工程师	2	负责光器件、光模块产品热设计工作；负责评估产品热设计方案的可实现性、技术成熟度及成本情况；负责进行热管理材料的引入评估、可靠性验证。	硕士以上学历； 热学、电子专业； 熟练使用 FloEFD、ANSYS Icepak 等软件；熟练使用 Solidworks、ProE、CATIA、Autocad 等任一软件。
软件类	模块软件工程师	2	负责驱动软件开发，代码测试工作；编写常用上位机软件，协助产品生产、测试等工作;编写软件设计文档，完成产品软件归档。	硕士及以上学历； 计算机、软件及相关专业； 精通至少一门编程语言：C/C++，对面向对象有一定认识；掌握操作系统基本概念，了解并使用过 VXWORS/PSOS/Linux 等其中一种嵌入式操作系统。

三、职业发展路径



四、工作地点：南京，工艺类岗位设置在苏州。

五、校园招聘流程

投递简历→参加笔试→综合测评→现场面试→发放录用意向书→签订三方协议



六、简历投递方式

- 1、简历投递邮箱为：ZTEPhotonicsHR@zte.com.cn；
 - 2、邮件主题按“应聘岗位+姓名+学校+专业+学历”格式注明，简历以附件形式发送。
- 更多招聘信息，欢迎联系：苏经理 联系电话：025-52866710 手机：13951706915。